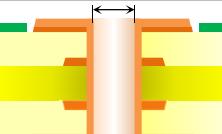
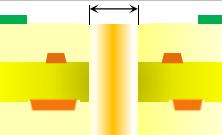
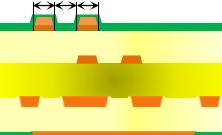
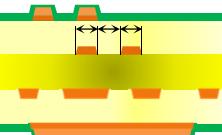
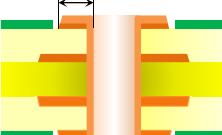
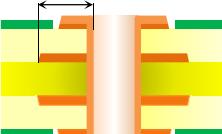
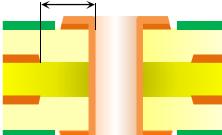
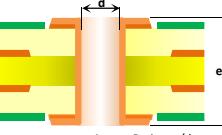




Tableaux des Classes

Caractéristiques	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII
Diamètre minimum métallisé (PTH)	 500 µm	300 µm	300 µm	200 µm	200 µm
Diamètre minimum non métallisé (NPTH)	 600 µm	400 µm	400 µm	300 µm	300 µm
Largeur et isolation du conducteur et des surfaces externes (cuivre)	 300 µm (17 µm) 300 µm (35 µm) 350 µm (70 µm)	200 µm (17 µm) 200 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	150 µm (17 µm) 175 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	125 µm (17 µm) 150 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	100 µm (17 µm) 125 µm (35 µm)
Largeur et isolation du conducteur et des surfaces intérieures (cuivre)	 250 µm (17 µm) 300 µm (35 µm) 300 µm (70 µm)	150 µm (17 µm) 200 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	125 µm (17 µm) 150 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	100 µm (17 µm) 125 µm (35 µm) 200 µm (70 µm)	100 µm (17 µm)
Surfaces en cuivre couronne externe (cuivre)	 225 µm (17 µm) 225 µm (35 µm) 275 µm (17 µm)	200 µm (17 µm) 200 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	150 µm (17 µm) 175 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	125 µm (17 µm) 150 µm (35 µm) 250 µm (70 µm)	100 µm (17 µm) 125 µm (35 µm)
Surfaces en cuivre couronne interne (cuivre)	 250 µm	220 µm	190 µm	170 µm	150 µm
Isolation intérieure minimale (masse et puissance)	 400 µm	400 µm	300 µm	250 µm	250 µm
Aspect Ratio (épaisseur maximale du matériau)	 Aspect Ratio = e/d 8 (2,4 mm) 5 (3,2 mm)	8 (2,4 mm) 5 (3,2 mm)	8 (2,4 mm) 5 (3,2 mm)	8 (2,4 mm) 5 (3,2 mm)	8 (2,4 mm) 5 (3,2 mm)

NOTE

Le circuit correspondra à une classe supérieure s'il répond à l'une des conditions de cette catégorie